# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-020071

(43)Date of publication of application: 23.01.2001

(51)Int.CI.

B01J 23/745 B01J 23/75 B01J 23/755 B82B 3/00 CO1B 31/02

(21)Application number: 2000-175498

(71)Applicant: LEE CHEOL JIN

ILJIN NANOTECH CO LTD

(22)Date of filing:

12.06.2000

(72)Inventor: LEE CHEOL JIN

YOO JAE-EUN

(30)Priority

Priority number: 99 9921855

Priority date: 11.06.1999

Priority country: KR 15.06.1999

99 9922419 00 0030352

02.06.2000

KR

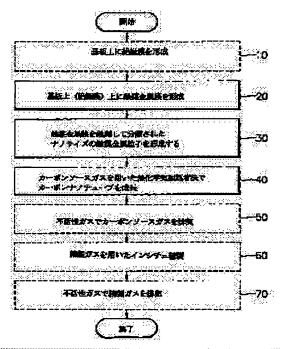
KR

#### (54) SYNTHESIS OF CARBON NANOTUBE

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for the masssynthesis of high purity carbon nanotubes perpendicularly arranged on a large area substrate by thermochemical vapor phase vapor deposition method.

SOLUTION: After catalyst metal particles of a nanometer size are formed as separated on a substraté by an etching process (step 30), high purity carbon nanotubes perpendicularly arranged on the substrate are grown by a thermochemical vapor phase vapor deposition method using a carbon source gas (step 40). Then after the step of selective synthesis of carbon nanotubes, carbon nanotubes are purified in-situ (step 60).



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

13.06.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-20071 (P2001-20071A)

(43)公開日 平成13年1月23日(2001.1.23)

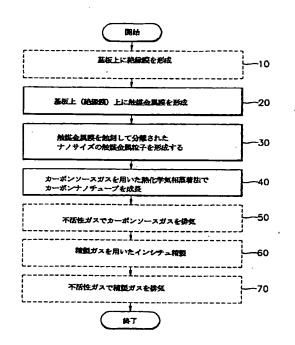
(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号 FI		テーマコート*(参考)
C 2 3 C 16/26		C 2 3 C 16/26	
B 0 1 J 23/745		B 8 2 B 3/00	
23/75		C 0 1 B 31/02	101F
23/755		B01J 23/74	3 0 1 M
B 8 2 B 3/00			3 1 1 M
	<b>农館查審</b>	有 請求項の数15 OL	(全 10 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顧2000-175498(P2000-175498)	(71)出願人 500273931	
(22)出顧日	平成12年6月12日(2000.6.12)		北道群山市経雲2洞現代3次
(31)優先権主張番号	1999P21855	アパート304년 (71)出願人 500184372	₹1004 <del>号</del>
(32)優先日	平成11年6月11日(1999.6.11)	株式会社日進ナノテック	
(33)優先権主張国	韓国 (KR)	大韓民国ソウル特別市麻浦区林花河50-1	
(31)優先権主張番号	1999P22419	番地	>> 14 Mail to Wallet be Town City Co.
(32)優先日	平成11年6月15日(1999.6.15)	(72)発明者 李 鉄真	
(33)優先権主張国	韓国 (KR)	大韓民国全羅北道群山市羅婁 2 祠現代 3 次	
(31)優先権主張番号	2000P30352	アパート304棟1004号	
(32)優先日	平成12年6月2日(2000.6.2)	(74)代理人 100093779	
(33)優先権主張国	韓国 (KR)	弁理士 服部	雅紀
			最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 カーポンナノチューブの合成方法

# (57)【要約】

【課題】 熱化学気相蒸着法によって大面積基板上に垂直整列された高純度カーボンナノチューブの大量合成方法を提供する。

【解決手段】 触刻工程を用いて基板上に分離されたナノサイズの触媒金属粒子を形成した(30段階)後、カーボンソースガスを用いた熱化学気相蒸着法で基板に垂直整列された高純度のカーボンナノチューブを成長させる(40段階)。次に、選択的にカーボンナノチューブを 育製する(60段階)。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に触媒金属膜を形成する段階と、 前記触媒金属膜を蝕刻して分離されたナノサイズの触媒 金属粒子を形成する段階と、

熱化学気相蒸着装置内へカーボンソースガスを供給して 熱化学気相蒸着法で前記分離されたナノサイズの触媒金 属粒子毎にカーボンナノチューブを成長させて基板上に 垂直に整列した複数個のカーボンナノチューブを形成す る段階とを含むことを特徴とするカーボンナノチューブ の合成方法。

【請求項2】 前記触媒金属膜は、コバルト、ニッケル、鉄、またはこれらの合金からなることを特徴とする 請求項1に記載のカーボンナノチューブの合成方法。

【請求項3】 前記分離されたナノサイズの触媒金属粒子を形成する段階は、アンモニアガス、水素ガス及び水素化物ガスからなる群から選択された何れか1つの触刻ガスを熱分解させて使用するガス触刻法により行われることを特徴とする請求項1に記載のカーボンナノチューブの合成方法。

【請求項4】 前記触刻ガスはアンモニアガスであり、前記ガス触刻法は、700乃至1000℃の温度で80乃至400sccmに前記アンモニアガスを10乃至30分間フローさせながら進行することを特徴とする請求項3に記載のカーボンナノチューブの合成方法。

【請求項5】 前記カーボンナノチューブを形成する段階は、700乃至1000℃の温度で20乃至200sccmの流量に10乃至60分間カーボンソースガスをフローさせながら進行することを特徴とする請求項1に記載のカーボンナノチューブの合成方法。

【請求項6】 前記触媒金属粒子を形成する段階と前記 30 カーボンナノチューブを形成する段階は、前記熱化学気相蒸着装置内でインーシチュで進行されることを特徴とする請求項1乃至5のうち何れか1項に記載のカーボンナノチューブの合成方法。

【請求項7】 前記分離されたナノサイズの触媒金風粒子を形成する段階は、アンモニアガス、水素ガス及び水素化物ガスからなる群から選択された何れか1つのガスのプラズマを使用するプラズマ蝕刻法により行われることを特徴とする請求項1に記載のカーボンナノチューブの合成方法。

【請求項8】 前記分離されたナノサイズの触媒金属粒子を形成する段階は、弗化水素系列の湿式蝕刻液を使用する湿式蝕刻法により行われることを特徴とする請求項1に記載のカーボンナノチューブの合成方法。

【請求項9】 前記分離されたナノサイズの触媒金属粒子を形成する段階は、写真触刻工程により形成されたフォトレジストパターンを触刻マスクとして行うことを特徴とする請求項1に記載のカーボンナノチューブの合成方法。

【請求項10】 前記カーボンナノチューブを形成する 50 法などがある。

段階は、カーボンソースガスにアンモニアガス、水素ガス及び水素化物ガスからなる群から選択された何れか1つのガスを添加して進行することを特徴とする請求項1に記載のカーボンナノチューブの合成方法。

【請求項11】 前記触媒金属膜を形成する段階の前に、前記基板上に前記基板と前記触媒金属膜との相互反応を防止するための絶縁膜を形成する段階をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載のカーボンナノチューブの合成方法。

10 【請求項12】 前記カーボンナノチューブを形成する 段階後に、不活性ガスを使用して前記熱化学気相蒸着装 置から前記カーボンソースガスを排気する段階をさらに 具備することを特徴とする請求項1に記載のカーボンナ ノチューブの合成方法。

【請求項13】 前記カーボンナノチューブを形成する 段階後に、前記熱化学気相蒸着装置内でインーシチュで 進行される前記カーボンナノチューブを精製する段階を さらに含むことを特徴とする請求項1に記載のカーボン ナノチューブの合成方法。

20 【請求項14】 前記カーボンナノチューブを精製する 段階は、アンモニアガス、水素ガス、酸素ガス、または これらの混合ガスからなる群から選択された何れか1つ の精製ガスを使用して進行することを特徴とする請求項 13に記載のカーボンナノチューブの合成方法。

【請求項15】 前記精製段階後に、不活性ガスを使用して前記熱化学気相蒸着装置から前記精製ガスを排気する段階をさらに具備することを特徴とする請求項14に記載のカーボンナノチューブの合成方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### 0 [0001]

【発明の属する技数分野】本発明は、カーボンナノチューブの合成方法に係り、特に大面積基板に垂直に整列された高純度カーボンナノチューブを大量合成する方法に関する。

### [0002]

【従来の技数】安楽椅子(arm-chair)構造の 時は導電性を、ジグザグ(zig-zag)構造の時は 半導体性を、各々示すカーボンナノチューブをFED

(field emission devices)、白色光源、リチウム2次電池、水素貯蔵セル、トランジスタまたはCRT (cathode-ray tube)の電子放出源等に産業的に適用するためには高純度のカーボンナノチューブを大面積基板上に垂直に整列して合成することが望ましい。またカーボンナノチューブの合成時、カーボンナノチューブの直径、長さ、基板上の密度及び均一度などを容易に調節できるべきである。

【0003】今まで知らされたカーボンナノチューブの 合成方法としては、電気放電法、レーザー蒸着法、気相 合成法、熱化学気相蒸着法またはプラズマ化学気相蒸着 法などがある。 3

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】電気放電法(C. Journet et al., Nature 388,756 (1997)及びD.S. Bethune et al., Nature 363,605 (1993))やレーザー蒸着法(R. E. Smally et al., Science 273,483 (1996))によりカーボンナノチューブを合成すればカーボンナノチューブの直径や長さを調節しにくく、収率が低い。また、カーボンナノチューブ以外にも多量の非晶質状態の炭素塊りが同時に生 10成されるために必ず複雑な精製過程を要する。従って、大面積において大量のカーボンナノチューブを成長させることは不可能である。

【0005】気相合成法(R.Andrews et a 1., Chem. Phys. Lett., 303, 468, 1999)は基板を使用せず、反応炉内でカーボンソースガスを熱分解して気相でカーボンナノチューブを大量合成する方法である。気相合成法は大量合成に好適であるが、カーボンナノチューブの直径や長さを調節しにくく、触媒金属塊りがカーボンナノチューブの内側壁または外側壁に付着されるので高純度の合成が難しく、垂直整列が不可能な短所がある。

【0006】一方、今まで知らされた熱化学気相蒸着法 によれば、多孔質のシリカ (W.Z.Li et al.S cience, 274, 1701 (1996)) またはゼ オライト (Shinohara et al., Jpn. J. Appl. Phys. 37, 1257 (1998)) 基板 上でカーボンナノチューブを成長させる。この方法によ れば、基板の多孔質穴内に触媒金属を充填させるための 基板処理過程が非常に複雑で長時間がかかる。従って、 直径調節が難しく、収率が低い。また大面積基板に多量 のカーボンナノチューブを成長させるのに限界がある。 【0007】プラズマ化学気相蒸着法(Z.F.Ren et al., Science. 282, 1105 (199 8)) でカーボンナノチューブを形成する場合には基板 に垂直整列される程度が抜群である。しかし、プラズマ エネルギーによりカーボンナノチューブの損傷が発生 し、低温で合成されるのでカーボンナノチューブの構造 が不安定で、カーボンナノチューブの表面に炭素パーチ クルが多量吸着される問題点がある。

【0008】本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、大面積基板に垂直に整列された 高純度カーボンナノチューブの大量合成方法を提供する ことを目的とする。

## [0009]

【課題を解決するための手段】上記の課題を達成するた されるものである。図面の め、本発明に係るカーボンナノチューブの合成方法によ ために概略的に示されたもれば、基板上に触媒金属膜を形成した後、前記触媒金属 媒金属膜及び触媒金属粒子 膜を蝕刻して分離されたナノサイズの触媒金属粒子を形 ために拡大したものである 成する。引続きカーボンソースガスを用いた熱化学気相 50 番号は同一な部材を示す。

蒸着法で前記分離されたナノサイズの触媒金属粒子毎に カーボンナノチューブを成長させて基板上に垂直に整列 された複数個のカーボンナノチューブを形成する。

【0010】前記分離されたナノサイズの触媒金属粒子を形成する段階はアンモニアガス、水素ガス及び水素化物ガスからなる群から選択された何れか1つの触刻ガスを熱分解させて使用するガス触刻法、前記触刻ガスのプラズマを使用するプラズマ触刻法、弗化水素系列の湿式触刻液を使用する湿式触刻法、または写真触刻法により行われる。

【0011】前記触刻ガスはアンモニアガスであり、前記ガス触刻法は700乃至1000℃の温度で80乃至400sccmに前記アンモニアガスを10乃至30分間フローさせながら進行することが望ましい。

【0012】望ましくは、前記カーボンナノチューブを 形成する段階は700万至1000℃の温度で20万至 200sccmの流量に10万至60分間カーボンソー スガスをフローさせながら進行する。

【0013】前記触媒金属粒子を形成する段階と前記力 の ーボンナノチューブを形成する段階は同一な熱化学気相 蒸着装置内でインーシチュ (in-situ)で進行されることが望ましい。

【0014】前記カーボンナノチューブを形成する段階はカーボンソースガスにアンモニアガス、水素ガス及び水素化物ガスからなる群から選択された何れか1つのガスを添加して進行することが望ましい。

【0015】望ましくは、前記カーボンナノチューブを 形成する段階後に前記カーボンナノチューブを形成する 段階と同一な熱化学気相蒸着装置内でインーシチュで進 30 行される前記カーボンナノチューブを精製する段階をさ らに含む。前記カーボンナノチューブを精製する段階は アンモニアガス、水素ガス、酸素ガス、またはこれらの 混合ガスからなる群から選択された何れか1つの精製ガ スを使用して進行する。

【0016】さらに望ましくは、前記精製段階の前に不活性ガスを使用して前記熱化学気相蒸着装置から前記カーボンソースガスを排気する段階を、前記精製段階後に不活性ガスを使用して前記熱化学気相蒸着装置から前記精製ガスを排気する段階をさらに具備する。

# 40 [0017]

【発明の実施の形態】以下、添付した図面に基づき本発明の望ましい実施例を詳しく説明する。しかし、本発明は下記実施例に限定されることでなく、相異なる多様な形態に具現され、ただ本実施例らは本発明の開示を完全にし、当業者に発明の範囲を完全に知らせるために提供されるものである。図面の熱化学気相蒸着装置は説明のために概略的に示されたものである。そして、基板、触媒金属膜及び触媒金属粒子等の厚さ及び大きさは説明のために拡大したものである。図面において、同一な部材番号は同一な部材を示す。

(4)

【0018】 (第1実施例) 図1は合成流れ図で、図2 (A) 及び (B) はカーボンナノチューブの形成される基板の断面図であり、図3は合成に用いられる熱化学気相蒸着装置の概略図であって、図面に基づいてカーボンナノチューブの合成方法を説明する。合成流れ図において実線で表した段階は必須的な段階を、点線で表した段階は選択的な段階を示す。

【0019】図1を参照すれば、カーボンナノチューブの形成される基板(図2(A)の110)上に触媒金属膜(図2(A)の130)を形成する(20段階)。基 10板110としてはガラス、石英、シリコンまたはアルミナ(A12O3)基板などが使われる。触媒金属膜130はコバルト、ニッケル、鉄、またはこれらの合金(コバルトーニッケル、コバルトー鉄またはニッケルー鉄)を使用して形成する。触媒金属膜130は熱蒸着法、電子ビーム蒸着法やスパッタリング法を使用して基板110上に数nm乃至数百nmの厚さに、望ましくは2nm乃至200nmの厚さに形成する。

【0020】基板110としてシリコンを使用し、触媒金属膜130をコバルト、ニッケルまたはこれらの合金 20を使用して形成する場合には、基板110と触媒金属膜130が相互反応してシリサイド膜が形成されることを防止するために触媒金属膜130の形成前に基板上に絶縁膜(図2(B)の120)を形成する(10段階)。シリコン酸化膜またはアルミナなどが絶縁膜120として使われる。

【0021】次に、触媒金属膜130を触刻して分離さ れたナノサイズの触媒金属粒子を形成する (30段 階)。具体的には、図3を参照すれば、触媒金属膜13 0または絶縁膜120と触媒金属膜130の形成されて いる基板を熱化学気相蒸着装置のボート310に所定距 離に離隔して平行に設置した後、ボート310を熱化学 気相蒸着装置の反応炉300内にローディングする。ボ ート310のローディング時、基板110上に形成され ている触媒金属膜130の表面が蝕刻ガスの注入方向3 15と逆方向で下向するようにローディングする。 蝕刻 ガスの注入方向と触媒金属膜130の表面を逆方向にす るのは、基板110上で蝕刻ガスの流量の流れ (mas s flow)を均一にして反応の均一度を高めるため である。触媒金属膜130の表面を下向させるのは不安 40 定の反応物や反応炉300の内壁に付着されていた炭素 パーチクルが落ちて欠陥を発生させることを防止するた めである。

【0022】ボート310をローディングした後、反応 炉330内の圧力を大気圧(常圧化学気相蒸着装置を使 用する場合)または数百mTorr乃至数Torr程度 (低圧化学気相蒸着装置を使用する場合)になるように した後、反応炉300の外側壁に設置された抵抗コイル 330を使用して反応炉300内の温度を700℃乃至 1000℃に上昇させる。反応炉300内の温度が工程 50 乃至3:1が望ましい。

温度に至ると第1弁400を開放して蝕刻ガス供給源410から蝕刻ガスをガス供給管320を通して反応炉300内に供給する。蝕刻ガスはアンモニアガス、水素ガス、または水素化物ガスを使用しうる。これらのうち、アンモニアガスが蝕刻ガスとして望ましい。アンモニアガスを使用する場合には80万至400sccmの流量に10万至30分間供給する。工程温度の下限の700℃は蝕刻ガスが熱分解されて蝕刻機能を行える最低温度を示す。

【0023】図4に示すように、反応炉300内に供給された蝕刻ガス200は触媒金属膜130のグレーン粒界(grain boundary)に沿って蝕刻して相互独立的に分離されたナノサイズの触媒金属粒子130pを基板上に均一に高密度に形成する。本明細書においてナノサイズは数nm乃至数百nmの大きさを意味する。蝕刻条件に応じて分離されたナノサイズの触媒金属粒子の大きさと形態が変わる。触媒金属粒子の形態によって後続工程で形成されるカーボンナノチューブの形態も影響を受けることになる。

【0024】最後に、カーボンソースガスを熱化学気相 蒸着装置内に供給してカーボンナノチューブを基板11 0上に成長させる(40段階)。カーボンナノチューブ を成長させる段階(40段階)はナノサイズの触媒金属 粒子を形成する段階 (30段階) とインーシチュで実施 する。具体的には、図3の第1弁400は止め第2弁4 20を開放してアンモニアガスの供給は遮断し、カーボ ンソースガス供給源430からガス供給管320を通し てカーボンソースガスを反応炉300内に供給する。反 応炉300内の温度は分離されたナノサイズの触媒金属 粒子130 p形成時の温度と同一な温度範囲の700万 至1000℃を保たせる。カーボンソースガスは20万 至200gccmの流量に10乃至60分間供給する。 カーボンソースガスとしてはC1~C3の炭化水素(hy drocarbon) ガスが使われる。望ましくは、ア セチレン、エチレン、エタン、プロピレン、プロパンま たはメタンガスなどが使われる。

【0025】工程温度の下限の700℃はカーボンソースガスが十分に熱分解されうる最低温度を示す。カーボンナノチューブの成長速度及び時間を調節するためには第3弁440を開放し、キャリア及び/または希釈ガス供給源450からキャリアガス(水素またはアルゴン等の非活性ガス)及び/または希釈ガス(水素化物ガス)等をカーボンソースガスと同時に供給することもできる。

【0026】また、カーボンソースガスと共に適切な割合で蝕刻ガス(例:アンモニアガス、水素ガスまたは水素化物ガス)を同時に供給して基板上に合成されるカーボンナノチューブの密度と成長形態を調節することもできる。カーボンソースガスと蝕刻ガスの体積比は2:1 D至3:1 が望ましい

【0027】図5に示すように、反応炉300内に供給されたカーボンソースガス500は熱分解されてナノサイズの触媒金属粒子130pの各々でカーボンナノチューブ150を成長させる。

【0028】図6(A)乃至(C)は基底成長モデル (base growth model) の概略図であっ て、図6(A)に示すように、熱化学気相蒸着装置の反 応炉300内に供給されたカーボンソースガス (例:ア セチレンガス (C2H2)) が気相で熱分解 (pyrol y s i s) されて炭素ユニット (C=CまたはC) と自 10 由水素(H2)を形成すれば、炭素ユニットが触媒金属 粒子130pの表面に吸着された後、内部に拡散されて 溶解される。次に、図6(B)に示すように、触媒金属 粒子130pが炭素ユニットにより過飽和状態となれば カーボンナノチューブ150が成長し始める。 持続的に 炭素ユニットが供給されると、図6 (C) に示すよう に、触媒金属粒子130pの触媒作用によりカーボンナ ノチューブ150が竹状に成長する。触媒金属粒子13 Opの形態が丸いか、鈍端の場合にはカーボンナノチュ ープ150の末端も円形(round)や鈍端(blu nt)の形に形成される。一方、ナノサイズの触媒金属 粒子130pの末端が尖った場合にはカーボンナノチュ ープの末端も尖るように形成される。

【0029】第1実施例では熱化学気相蒸着装置として水平型装置を例としたが、垂直型装置、イン-ライン型装置またはコンベヤ型装置も使用しうる。第1実施例の合成方法によれば直径が数nm乃至数百nm、例えば1nm乃至400nmであり、長さが数 $\mu$ m乃至数百 $\mu$ m、例えば0.5 $\mu$ m乃至300 $\mu$ mのカーボンナノチューブを合成しうる。

【0030】次に、選択的にカーボンナノチューブ150の合成段階後にインーシチュでカーボンナノチューブ150を精製する(60段階)。成長されたカーボンナノチューブ150の表面には炭素塊りまたは炭素パーチクルが存在しうる。従って、前記カーボンナノチューブの成長段階(40段階)とインーシチュで精製段階(60段階)を実施することもできる。

【0031】具体的に、図3の第2弁420は止め第4 弁460を開放してカーボンソースガスの供給は遮断 し、精製ガス供給源470からガス供給管320を通し 40 て精製ガスを反応炉300内に供給する。

【0032】精製ガスとしてはアンモニアガス、水素ガス、酸素ガス、またはこれらの混合ガスを使用する。精製ガスとしてアンモニアガスまたは水素ガスを使用する場合には、別の精製ガス供給源470が不要で、触刻ガス供給源410またはキャリアガス及び/または希釈ガス供給源450から精製ガスを供給することもできる。 【0033】反応炉300内の温度を500万至1000℃に保ち、反応炉300内に精製ガスを40万至2000のの100円である0分間供給する。アンエニアは 19177 - 0 0 1 2 0 0 1

たは水素ガスの熱分解により形成された水素イオン(H
<sup>†</sup>)は炭素塊りまたは炭素パーチクルを容易に除去する。精製ガスの他の例である酸素ガスの熱分解産物の酸素イオン(O2<sup>-</sup>)は炭素塊りまたは炭素パーチクルを燃焼させることによって除去する役割をする。

【0034】精製の結果、カーボンナノチューブ150の表面に存在する炭素塊り及び炭素パーチクルが完全に除去されて高純度のカーボンナノチューブ150が合成される。

【0035】望ましくは、図7に示すように、精製段階(60段階)の前に不活性ガスを反応炉300内に200万至500sccmに供給して反応炉300内に残存するカーボンソースガスを排気口340を通して排気する(図1の50段階)。不活性ガスとしてはアルゴンガスが好適である。こうして成長されるカーボンナノチューブ150の長さを正確に調節でき、残留ガスによる不完全な反応を防止しうる。

【0036】また、望ましくは精製段階60後にも不活性ガスを反応炉300内に200乃至500sccmに20 供給して反応炉300内に残存する精製ガスを排気口340を通して排気する(図1の70段階)。排気時反応炉300内の温度も下降させることが望ましい。精製ガスの排気段階(70段階)は反応炉300の温度を下降させるうちに精製ガスによりカーボンナノチューブ150が一部損傷されることを防止するためである。

【0037】第施宋施例の合成方法によれば、カーボンナノチューブの成長に適した触媒金属粒子が周辺の他の粒子と塊り(agglomeration)にならなく分離されてナノサイズに独立して高密度に形成されるためにカーボンナノチューブの形成時非晶質状態の炭素塊りが形成されない。従って、高純度のカーボンナノチューブが形成でき、カーボンナノチューブを基板に垂直に整列させうる。

【0038】また、基板上に形成された触媒金属膜の全面に亙って触刻工程を実施して分離されたナノサイズの触媒金属粒子を基板の全面に亙って均一な大きさに高密度に形成する。従って、基板の面積が広くなっても基板の位置に関係なく均一にカーボンナノチューブを高密度に、垂直に整列させて形成しうる。

40 【0039】その上、触刻ガス、即ちアンモニアガスによる触刻条件、例えばガス流量、触刻温度及び触刻時間を変化させることによって、触媒金属粒子の密度と大きさを調節できるために容易にカーボンナノチューブの密度と直径を調節しうる。

【0040】そして、カーボンソースガスの供給条件、例えばガス流量、反応温度及び反応時間を変更させることによって、カーボンナノチューブの長さも容易に調節 したる

0℃に保ち、反応炉300内に精製ガスを40乃至20 【0041】そして、熱化学気相蒸着装置を使用するた 0sccmに10乃至30分間供給する。アンモニアま 50 めに多数の基板上に同時に合成工程を進行する一括式

30

(batch type)合成が可能である。従って、 合成収率を高めることができる。

【0042】また、触媒金属粒子を形成する段階とカーボンソースガスを供給してカーボンナノチューブを合成する段階がインーシチュで進行されて同一な温度範囲で進行され、精製段階も合成段階とインーシチュで進行されるために、これら段階が別の装置で独立して実施される場合に比べて基板の移動にかかる時間及び各装置毎に適正な工程温度に上昇させるまでかかる時間も少なく、精製過程が簡単なので高純度のカーボンナノチューブの 10 合成収率を最大化しうる。

【0043】(第2実施例)第2実施例が第1実施例と 異なる点はナノサイズの触媒金属粒子を形成する段階 (30段階)を熱分解によるガス蝕刻でなく、プラズマ 蝕刻により行う点である。プラズマ蝕刻を使用する場 合、低温で蝕刻工程を実施でき、反応調節が容易であ る。

【0044】プラズマ蝕刻は独立してプラズマ蝕刻装置で行う方法と、プラズマ装置が熱化学気相蒸着装置(後続のカーボンナノチューブ工程時に使われる装置)と一体に連結された装置で行う方法がある。一体型装置の例としては、プラズマ蝕刻装置と熱化学気相蒸着装置が1つのクラスターに連結されたマルチチャンバ装置または熱化学気相蒸着装置に連結されたリモートプラズマ装置を挙げられる。基板の移動にかかる時間及び待機中の汚染源に露出されることを防止するためにはプラズマ装置と熱化学気相蒸着装置との一体型装置を使用することが望ましい。

【0045】独立したプラズマ装置で蝕刻する場合には 周波数13.6MHz、ガスの圧力0.1乃至10Tor 30 r及び電力50乃至200Wの工程条件でアンモニアガス、水素ガスまたは水素化物ガスを30乃至300sccmにフローさせて形成したプラズマを用いて350乃至600℃の温度に5乃至30分間蝕刻して第1実施例と同一な方法で形成された触媒金属膜を蝕刻して分離されたナノサイズの触媒金属粒子を形成する。

【0046】一体型装置の場合には13.6MHzの周波数を使用するリモートプラズマ装置にアンモニアガス、水素ガスまたは水素化物ガスを30乃至300sccmにフローさせながら形成したプラズマを化学気相素 40 着装置内に供給して分離されたナノサイズの触媒金属粒子を形成する。蝕刻工程は350乃至600℃の温度に5乃至30分間実施する。プラズマはアンモニアガスを使用して形成することが最も望ましい。以降、カーボンナノチューブの形成工程は第1実施例と同一に進行する。

【0047】(第3実施例)第3実施例は分離されたナ ノサイズの触媒金属粒子を乾式触刻法でなく、湿式触刻 法で形成するという点で第1実施例及び第2実施例と違 う。具体的に、触媒金属膜の形成された基板を湿式触刻 50 oscopy)で観察した結果、カーボンナノチューブ

液、例えば弗化水素系列の湿式蝕刻液(超純水に希釈させた弗化水素(HF)溶液またはHFとNH4Fの混合水溶液)に1乃至5分間浸けて分離されたナノサイズの触媒金属粒子を形成する。湿式蝕刻法を使用する場合にも低温で実施しうる。以降、カーボンナノチューブの形成工程は第1実施例と同一に進行する。

10

【0048】(第4実施例)第4実施例は第3実施例と第1実施例の組合形態であって、先に湿式蝕刻を実施した後、ガス蝕刻を実施する。具体的に、触媒金属膜の形成された基板を湿式蝕刻液(超純水に希釈させたHF溶液)に1乃至5分間浸けて蝕刻を実施した後、基板を乾燥させる。次いで、第1実施例と同様に基板を熱化学気相蒸着装置内にローディングした後、蝕刻ガスのアンモニアガスを60乃至300sccmに5乃至20分間供給して基板上に分離されたナノサイズの触媒金属粒子を形成する。以降、カーボンナノチューブの形成工程は第1実施例と同一に進行する。

【0049】(第5実施例)第5実施例はナノサイズの 触媒金属粒子を形成する段階(30段階)を熱分解によ るガス触刻でなく写真触刻工程で行うという点で第1実 施例と異なる。具体的には、図8(A)に示すように、 触媒金属膜130上にフォトレジストをコーティングさ せた後、露光及び現像工程を通してナノサイズ、例えば 数nm乃至数百nmのフォトレジストパターン(PR) を形成する。

【0050】次に、図8(B)に示すように、フォトレジストパターン(PR)を触刻マスクとして触媒金属膜130を触刻してナノサイズにパターンされた触媒金属粒子130pを形成する。

【0051】以降、図8(C)に示すように、カーボンナノチューブ150の形成工程は第1実施例と同一に進行する。第5実施例のように写真蝕刻工程で触媒金属粒子を形成する場合、フォトレジストパターンの大きさと密度を調節することによって触媒金属粒子の大きさと密度を容易に調節しうる。その結果、カーボンナノチューブの直径及び密度を自由に調節しうる。本発明は下記の実験例に基づいてさらに詳しく説明されるが、この実験例が本発明を制限することではない。

【0052】(実験例1)2cm×3cmのシリコン基板上にシリコン酸化膜を1500Åの厚さに形成した後、熱蒸着方法でFe膜を100nmの厚さに形成した。Fe膜の形成された基板を熱化学気相蒸着装置内にローディングした後、反応炉の圧力を760Torrに保ち、温度を950℃に昇温した後、アンモニアガスを100sccmに20分間フローさせて分離された鉄粒子を形成した。次に、温度をそのまま950℃に保ちながらアセチレンガスを40sccmに10分間フローさせて各鉄粒子からカーボンナノチューブを形成させた。SEM(scanning electron micr

が基板上に垂直に均一に成長したことが分かった。そし TTEM (transmission electro n microscopy) で観察した結果、直径約8 Onm、長さ120µmのカーボンナノチューブが形成 されたことが分かった。

【0053】 (実験例2) 触媒金属膜としてFeの代わ りにNi膜を使用したことを除いては実験例1と同一な 工程条件でカーボンナノチューブを形成した。SEMで 観察した結果、カーボンナノチューブが基板上に垂直に 均一に成長したことが分かった。TEMで観察した結 果、直径が約50nm、長さが50μmのカーボンナノ チューブが形成されたことが分かった。

【0054】(実験例3)触媒金属膜としてFeの代わ りにCo膜を使用したことを除いては実験例1と同一な 工程条件でカーボンナノチューブを形成した。SEMで 観察した結果、カーボンナノチューブが基板上に垂直に 均一に成長したことが分かった。TEMで観察した結 果、直径が約70 nm、長さが30 μ mのカーボンナノ チューブが形成されたことが分かった。

【0055】 (実験例4) 触媒金属膜として単一膜の代 20 わりにCo-Ni合金膜を使用したことを除いては実験 例1と同じ工程条件でカーボンナノチューブを形成し た。SEMで観察した結果、カーボンナノチューブが基 板上に垂直に均一に成長したことが分かった。TEMで 観察した結果、直径が約90nm、長さが約100μm のカーボンナノチューブが形成されたことが分かった。

【0056】 (実験例5) 触媒金属膜としてCo-Ni 合金膜の代わりにCo-Fe合金膜を使用したことを除 いては実験例4と同じ工程条件でカーボンナノチューブ を形成した。SEMで観察した結果、カーボンナノチュ 30 ーブが基板上に垂直に均一に成長したことが分かった。 TEMで観察した結果、直径が約90nm、長さが約8 Oμmのカーボンナノチュープが形成されたことが分か った。

【0057】 (実験例6) 触媒金属膜としてCo-Ni 合金膜の代わりにNi-Fe合金膜を使用したことを除 いては実験例4と同じ工程条件でカーボンナノチューブ を形成した。SEMで観察した結果、カーボンナノチュ ープが基板上に垂直に均一に成長したことが分かった。 TEMで観察した結果、直径が約80mm、長さが約8 40 Oμmのカーボンナノチューブが形成されたことが分か った。

【0058】 (実験例7) 2 cm×3 cmのシリコン基 板上にシリコン酸化膜を1500Aの厚さに形成した 後、スパッタリング方法でNi膜を100nmの厚さに 形成した。Ni膜が形成された基板を圧力1.5 Tor r、周波数13.6MHzのプラズマ装置の温度を55 0℃に保たせた後、アンモニアガスを200sccmに フローさせて形成したプラズマで15分間蝕刻して分離 されたNi粒子を形成した。基板をプラズマ装置からア 50 着装置を示す概略図である。

ンローディングした後、熱化学気相蒸着装置内にローデ ィングした後、反応炉の圧力を760Torょに保って 温度を950℃に昇温した後、アセチレンガスを40s ccmに10分間フローさせてそれぞれのニッケル粒子 でカーボンナノチューブが形成されるようにした。SE Mで観察した結果、カーボンナノチューブが基板上に垂 直に均一に成長したことが分かった。そして、TEMで 観察した結果、直径60nm、長さ50μmのカーボン ナノチューブが形成されたことが分かった。

【0059】 (実験例8) 2 cm×3 cmのシリコン基 板上にシリコン酸化膜を1500Åの厚さに形成した 後、熱蒸着法でCo-Ni合金膜を200nmの厚さに 形成した。次いで、基板をHF溶液に140秒間浸けて 湿式蝕刻を実施した後、基板を乾燥させた。引続き、熱 化学気相蒸着装置内にローディングした後、反応炉の圧 力を760Torrに保って温度を950℃に昇温した 後、アンモニアガスを80sccmに10分間フローさ せて分離されたCo-Ni合金粒子を形成した。温度を そのまま950℃に保ちながらアセチレンガスを40s ccmに10分間フローさせて各Co-Ni粒子でカー ボンナノチューブが形成されるようにした。SEMで観 察した結果、カーボンナノチューブが基板上に垂直に均 ーに成長したことが分かった。そして、TEMで観察し た結果、直径100nm、長さ約100μmのカーボン ナノチューブが形成されたことが分かった。

[0060]

【発明の効果】本発明によってカーボンナノチューブを 合成すれば、触媒金属粒子が周辺の他の粒子と塊りにな らなく分離されて独立して髙密度に形成されるために、 高純度のカーボンナノチューブを基板に垂直に整列させ て合成しうる。また、触媒金属膜の全面に亙って均一に 進行される蝕刻工程を実施して分離されたナノサイズの 触媒金属粒子を形成するので、大面積基板の位置に関係 なく同じ工程結果が得られる。さらに、蝕刻ガス及びカ ーボンソースガスの流量及び工程温度及び時間を調節す ることによってカーボンナノチューブの密度と直径及び 長さを容易に調節しうる。そして、熱化学気相蒸着装置 内では多数の基板上に同時に合成工程を進行する一括式 合成が可能である。従って、髙収率に髙純度の垂直整列 されたカーボンナノチューブを大面積基板に形成しう る。また、精製段階も合成段階とインーシチュで実施す るので精製過程が非常に簡単で、合成効率を最大化しう

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例によるカーボンナノチュー ブ合成方法を示す流れ図である。

【図2】(A)及び(B)は触媒金属膜の形成された基 板を示す断面図である。

【図3】本発明の第1実施例に用いられる熱化学気相蒸

【図4】分離されたナノサイズの触媒金属粒子を形成する段階を示す断面図である。

【図 5】分離されたナノサイズの触媒金属粒子からカーボンナノチューブが形成される段階を示す断面図である。

【図6】(A)乃至(C)は分離された触媒金属粒子からカーボンナノチューブが形成されるメカニズムを示す模式図である。

【図7】精製ガスを用いたイン-シチュ精製段階に適用

されるガスパルス方法を説明するためのタイミングチャートである。

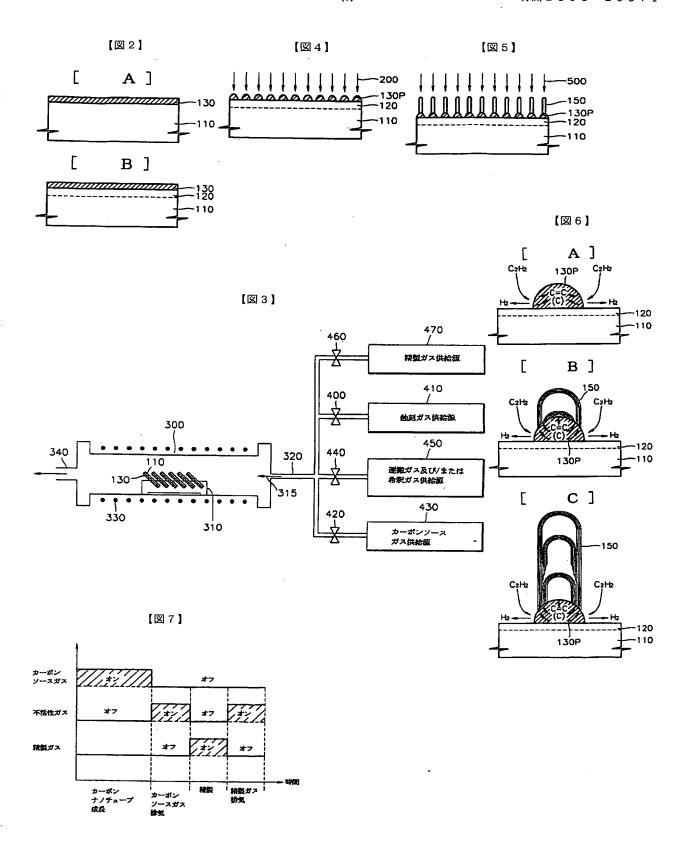
【図8】(A)乃至(C)は写真蝕刻工程でナノサイズの触媒金属粒子を形成する段階を示す断面図である。

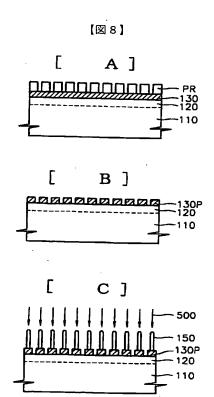
【符号の説明】

- 110 基板
- 120 絶縁膜
- 130 触媒金属膜
- 150 カーボンナノチューブ

【図1】







フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

C 0 1 B 31/02

101

B 0 1 J 23/74

3 2 1 M

(72) 発明者 柳 在銀

大韓民国ソウル特別市城北区貞陵1 洞1015

番地慶南アパート106棟1001号